

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08213315 A

(43) Date of publication of application: 20.08.96

(51) Int. CI

H01L 21/027

(21) Application number: 07328580

(22) Date of filing: 18.12.95

(62) Division of application: 02019028

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

YODA HARUO MURAI FUMIO

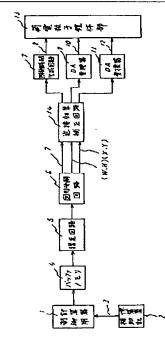
(54) EXPOSURE PATTERN FORMING METHOD OF SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable an extremely fine pattern to be exposed by a method wherein the exposure amount computed by a pattern data previously to be exposed is held as a distribution to make reference in the case of irradiation with the charged particle beam while the exposure amount of previously set up charge particle beams is corrected in each irradiation unit.

CONSTITUTION: The exposure pattern data 3 stored in a rapid buffer memory 4 are read out rapidly in the case of exposure time. These intensive data are restored to independent basic pattern data by a restoring circuit 5 to be decomposed into the assembly of rectangular data capable of one time exposure at a pattern break-down circuit 6. This output is composed of signals displaying the particle beam irradiation time. The dimension figures and the coordinate positions. Besides, the exposure control circuit outputs the positions of the patterns, dimensions and irradiation times in each exposure of these control data. Furthermore, in the latter stage of the pattern break-down circuit 6, the processing exposure amount and the alteration of irradiation time can be attained by newly adding an approximation effect correcting circuit 14.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-213315

(43)公開日 平成8年(1996)8月20日

(51) Int.Cl.⁶

體別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示簡所

HO1L 21/027

H01L 21/30

541 M

541 E

審査請求 有 請求項の数1 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顯平7-328580

(62)分割の表示

特願平2-19028の分割

(22)出願日

平成2年(1990)1月31日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 依田 晴夫

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地株

式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 村井 二三夫

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地株

式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

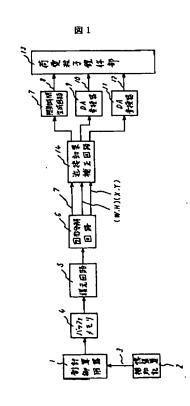
(54) 【発明の名称】 半導体集積回路の描画パターン形成方法

(57)【要約】

【目的】パターンの微細化により荷電粒子線で描画する際に発生する近接効果を短時間で処理し、極めて集積度の高い半導体集積回路のパターン形成方法得る。

【構成】荷電粒子線に反応する感光剤を塗布した試料面上に荷電粒子線を照射し、照射後に感光剤を現像することによってパターンを作成する半導体集積回路の描画パターン形成方法にあって、予め描画すべきパターンデータから計算された試料面上の露光量を分布として保持し、上記荷電粒子線照射時にその露光量の分布を参照射して、予め設定されていた荷電粒子線の露光量を照射単位で、予め設定されていた荷電粒子線の露光量を照射単位で、予め設定されていた荷電粒子線の露光量を照射単位でとに修正する工程を含むことを特徴とする半導体集積回路の描画パターン形成方法。

【効果】大型計算機で数十から数百時間以上必要とした 近接効果補正のための図形処理計算を省略することがで きる。解光型の補正は微小な矩形データ単位になるので 近接効果補正の質も格段に向上する。また超LSI製造 にかかわる本発明の経済効果の点でも極めて大きい。



10

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】荷電粒子線に反応する感光剤を盤布した試 料面上に荷電粒子線を照射し、照射後に感光剤を現像す ることによってパターンを作成する半導体集積回路の描 画パターン形成方法にあって、

予め描画すべきパターンデータから計算された試料面上 の館光量を分布として保持し、

上記荷電粒子線照射時にその露光量の分布を参照して、 予め設定されていた荷電粒子線の露光量を照射単位ごと に修正する工程を含むことを特徴とする半導体集積回路 の描画パターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、荷電粒子線によって極 微細なパターンを描画する荷電粒子線描画装置に関する ものであり、特に、極めて集積度の高い半導体集積回路 の製造に好適な描画装置を提供するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体集積回路の回路パターンの微細化 は留まることを知らず、その微細なパターンの形成に は、より解像力の高い荷質粒子線による描画が用いられ るようになってきている。ところが、解像力の高い荷電 粒子力線においても、パターンが微細化してくると、大 きな図形の接近している部分の間隙の幅がさらに狭く形 成されるというような現象が現われ、微細パターン形成 上の問題になっている。この現象は、荷質粒子線による 微細パターン描画の最大の課題であり、一般に近接効果 として知られている。この現象の原因は、照射された荷 電粒子が感光剤(以後、レジストと言う)を通過して半 導体基板中に入り、基板中で散乱された荷電粒子の一部 30 が再びレジスト面に戻って感光させることにある。この 再感光の効果は広範囲にぼけた荷電粒子線パターンを再 び薄く照射したのと等価であり、パターン密集部分の路 光が結果として過剰は光になるため、前述のように間隙 の幅が変わってしまう現象として現われる。

【0003】従来、この近接効果に影響を少なくするた めに、描画すべきパターンに対する工夫が様々に行われ ている。その第1の方法は、描画パターンの近接効果に よる変形を予め計算し、それを補償する変形を描画パタ ーンの方に前もってかけておくことである。すなわち、 前述のように狭い間隙は近接効果によってさらに狭くな るので、描画パターンデータの方で予め狭い間隙部分を 捜し、狭い間隙部分を広げるよう両側の図形の幅を適切 な寸法だけ細くするようにする。このようにすれば、近 接効果によって狭い間隙がさらに狭くなっても、所望の 寸法が形成できる。第2の方法は、近接効果を補償する ように描画時の露光量を変える方法である。前述のよう に、近接効果はぼけた描画パターンが再解光されて生じ るので、ぼけを補償するようパータンの変化部分を強調 して描画するようにすれば、ぼけの効果、所望の解光が 50 為されたと同じようなパターンを形成することが出来 る。具体的には、例えば、各図形の輪郭部分だけを分解 して切り出し、輪郭部分は中央部分に比べて長い時間の 光するようにする。このようにすると、露光パターンの 髙周波成分を強調したパターンが描画されたことにな り、ぼけによる低周波成分強調の効果を打ち消して、あ る程度近接効果の影響の少ない露光を行うことが出来

【0004】また、第3の方法として、単位面積あたり の解光面積比率によって粒子線の照射量を変える方法も ある。近接効果は、過剰解光がその原因なので、描画面 積比率の高いところでは照射時間を短くし、描画面積比 率が低いところでは照射時間を長くするようにすると、 同様な補正効果が得られる。露光面積比率によって露光 時間を変える考え方は、既に、特公昭58-3242 0.59-139625.61-284921にも述べ られており、近効効果補正に効果のあることが知られて いる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】近効効果は、以上のよ うに、図形処理によって原理的には解決可能である。し かし、近年の高密度集積回路の描画パターン数は合計で 数百万図形を越える膨大な母になっており、そのため に、これらの図形処理は、超大型計算機をもってして も、1つの回路パターンの計算だけで数十時間から数百 時間以上かかる膨大なものになっていた。しかも、この 計算時間は、パターンの集積度が上がれば上がるほど急 激に増える状況にあり、現実的な意味においてその実施 が困難になっていた。

【0006】本発明の目的は、このような近接効果補正 の計算時間の課題を抜本的に解決し、荷電粒子線描画装 置による極微細パターンの描画を、現実的な意味におい て可能にすることである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明では、前述の課題 を解決するため、荷電粒子線描画装置の描画パターン制 御回路に近接効果補正のための回路を付加し、僅か数分 間の予備的な処理を行うことによって、ほとんど等価な 補正処理を実現する。そのために、まず、描画すべき試 料面を複数の部分領域に分割し、各部分領域ごとの露光 瓜を計算する回路を付加する。この計算回路は、実際の 描画に先立って予め描画制御回路だけを動かしながら、 荷電粒子線の形状を制御する信号によって1度に解光す る荷電粒子線の断面積を計算し、その断面積を各部分領 域ごとに累積加算するようにする。特に、可変成形型解 光装置においては、全ての図形は重なりの無い小さな矩 形図形に分解されて露光されるので、その粒子線の断面 税はただ単に縦幅と横幅を掛けるだけでよく、 実現は容 易である。また、露光装置は複雑な図形を超高速で分解 し、描画する専用回路を内蔵しているので、この計算に

4

要する実際の時間を数秒から数十秒程度に収めることができる。

【0008】各部分領域ごとの路光盘が計算されたら、各部分領域の数値を近接効果の及ぶ範囲の他の部分領域の数値と平均化するなどして平滑化し、マクロ的に変化する路光量をその部分領域の数値とするように修正する。このようにすると、修正された露光量の数値は、基板からの散乱によって露光されるぼけた描画パターンの傾向を反映することになる。

【0009】 実際に描画する時点では、描画図形ごとに 10 描画制御回路からその位置を読みだしてその図形が含まれる部分領域を検知し、その部分領域の数値(解光型)が大きいところでは照射時間を少なくするように制御する。このようにすれば、散乱による過剰な光の効果が相殺でき、近接効果による図形の形状変化を補償することができる。またこの時、ただ単に描画すべき図形の風する部分領域の数値を読みだすのではなく、隣接部分領域の数値も併せて読みだし、線形補間によって図形の位置に対応する数値をより精密に計算するようにすることができる。このようにすれば、さらにきめの細かい近接効 20 果補正が可能になる。

【 0 0 1 0 】以上に述べた各部分領域の解光量の計算は、新しい描画パターンデータが設定されたときに1回だけ行えば良い。その値を描画パターンデータの付属データとして記憶する手段を持たせると同じパターンの描画には何度でも呼び出して使用することができる。また、この処理は描画装置の側御回路にとっては、前述のごとくたかだか数分程度の処理である。したがって、本発明を実施すれば、描画装置で数分の予備処理をするだけで、前述の大型計算機による数十から数百時間の近接30効果補正計算を省略することができ、実用的な価値は極めて高い。

[0011]

【実施例】図1に可変成形型荷電粒子線描画装置の全体 構成を示す。 制御用計算機1の補助記憶装置2から入力 された描画パターンデータ3は、一旦高速のバッファー メモリ4に記憶され、描画時に高速に読みだされる。読 みだされたパターンデータは通常多くのデータ圧縮処理 を行われたデータであるので、まず、その圧縮データを 復元回路5で一つ一つの独立した基本図形データへと復 元する。次に、その基本図形を図形分解回路 6 において 1回で露光可能な特定寸法以下の矩形データの集まりに 分解する。この図形分解回路 6 からの出力は、粒子線照 射時間を示す倡号T、矩形図形の縦横寸法(H,W)、 位置座標(X、Y)からなっている。従来の描画装置で は、照射時間Tは直接照射時間生成回路7に入力されて 粒子線の照射/非照射タイミング信号8に変換され、縦 横寸法 (H, W) は直接 DA変換器 9 に入力されて粒子 線断面形成用のアナログ偏向信号10に変換され、さら に位置座標(X, Y) は直接DA変換器11に入力され 50 て位置偏向用のアナログ信号 1 2 に変換され、それぞれ、荷電粒子線の鏡体部 1 3 の描画の制御に用いられていた。

【0012】すなわち、可変成形型荷質粒子線描画装置の描画制御回路は、1つの矩形図形を露光するたびに、矩形図形の位置(X,Y)、矩形図形の縦、機幅(W,H)、さらに荷質粒子を照射する時間Tをその制御データとして出力するように構成されている。本発明では、図形分解回路6の後段に、図のように近接効果補正回路14を新たに付加することによって、前述の露光量の計算処理、および照射時間の変更処理を行う。次に、この近接効果補正回路14の処理内容についてより詳細に説明する。

【0013】図2は近接効果補正回路14の実施例を示 したものである。説明を判り易くするために、位置座標 X. Yは0~1023の値をとるものと仮定する。すな わち、X,Yは各々12ピットであるとする。いま、図 のようにYの上位4ピットを上位とし、Xの上位4ピッ トを下位とする8ピットの数値21を選択回路22を介 して記憶回路23の番地入力とすると、Yが0~63で Xが0~63の部分領域は記憶回路23の0番地に対応 し、 Y が 0 ~ 6 3 で X が 6 4 ~ 1 2 7 の 部 分 領 域 は 1 番 地に対応するというように、64×64毎に区切られた 各部分領域が記憶回路23の1つの番地に対応するよう になる。そこで、露光すべき矩形データの1つ1つにつ いて、X、Y座標を図のように記憶回路の番地とし、乗 算器24によって計算されたW×Hの値25を、その番 地の読みだされた内容27に加算器26で加算し、選択 回路28を介して再び記憶回路23に掛き込むようにし ておくと、全館光データの館光が終了した時点では、記 憶回路23中に各部分領域ごとの図形面積の総和が記憶 されることになる。ただし、露光に先立って、記憶回路 23の内容は全て"0"が掛き込まれているものとす る。厳密に首えば、矩形データが複数の部分領域にまた がることもあるので、この方法で精密に計算できるわけ ではないが、通常、露光される矩形の寸法が部分領域の 寸法に比べて十分に小さいので、その差は無視できる。 【0014】 このようにして記憶回路23の内部に領域 単位の解光面積が計算できたら、次には、各部分領域の 計算数値をその近傍の部分領域の数値を用いて平滑化 し、マクロな路光母分布を計算する。その1つの具体的 な方法は、各部分領域の数値をその部分領域を中心とす る5×5個の部分領域の数値の加算平均値で置き換える ことである。この場合、パターン領域から外れる外部の 部分領域は、露光低が0であるとして計算する。このよ うな計算は、単に記憶回路23の内容を読みだして平均 し、再びむき込むだけであるから、記憶回路に通常の計 算回路29を付加するだけで、十分に実施可能である。 すなわち、計算回路29より所望の部分領域に対応する アドレス 信号 3 0 を選択回路 2 2 を介して 記憶回路 2 3

1.0

に入力し、その時の記憶回路の出力27を用いて平滑化 計算を行い、その結果31を選択回路28を介して記憶 回路に再び掛き込むことで実現できる。もちろん、専用 の計算回路を付加せずに、描画装置の制御用計算機に記 億回路の内容を読み込み、計算後にその結果を再び記憶 回路に掛き込むようにしても良い。

【0015】実際の描画時には、矩形データの位置座標 によって、対応する部分領域の修正された露光量が記憶 回路23から読み出せるので、その信号27を変換回路 32によって補正係数34に変換し、矩形データの付属 情報である照射時間Tに乗算器33でこの補正係数34 を掛け、新しい照射時間データT'とする。本実施例で は照射時間の変換に乗算器33を用いているが、照射時 間の標準値が既知の場合には、加減算によって変換して も等価である。変換回路32は、予め適切な値を計算し て記憶させておいた読みだし専用回路で構成することも できるし、その都度外部から変換値を費き込むことので きる記憶回路で構成し、記憶回路23の出力信号27を アドレスとしてその内容を読みだすようにしても良い。 い補正係数を出力するようにし、露光型の少ないところ では大きな補正係数を出力するようにする。このように すれば、パターン密度が大きく解光量の多いところでは 自然に照射時間の少ない露光を行うことになり、前述の ような近接効果は大幅に小さくすることができる。

【0016】また、露光型の変化を滑らかにするため に、各部分領域の値をその領域の中心位置の値と考え て、各図形位置の露光量の値27をその周辺の部分領域 の露光瓜の値から線形補間で求めることもできる。この ようにすれば、近接効果の補正がさらにきめ細かく実施 30 できることになる。この場合でも、回路は前述の実施例 よりも複雑になるが、通常の回路技術で容易に実施でき

【0017】次に本発明の効果を図3によって具体的に 説明する。図3の(イ)は描画すべき図形パターンであ る。 描画図形は、このように左側に細い縦長の図形が 1 つあり、中央から右側にかけて同じ図形が5本あるもの とする。いま、これを描画したときの荷館粒子線の露光 量をa−a′の断面で図示すると、もし基板内面からの 散乱による再露光が無ければ、一様な露光をしただけ で、(ロ)に示すように粒子線のぼけの範囲で理想的に 露光されることになる。したがって、露光レベルθで現 像すれば、図形を所定の形状に形成することが出来るは ずである。しかし、現実には基板内面からの散乱による 再館光があるので、(ハ)に示すように露光面積の大き いところで過剰露光が起こることになる。この場合、露 光レベルθで現像すると、(二)のようにぼけた図形が 形成されることになり、もはや微細な図形の形成は困難 になる。これが近接効果と呼ばれる現象である。本発明 では、この近接効果を補正するために、まず、描画領域 50

を部分領域に分割し、各部分領域内の解光面積を計算し てそれを平滑化する。これにより、(ホ)のようにおお まかな腐光量の波形を得ることができる。そこで、この 波形の大きいところでは露光畳を少なくし、波形の小さ いところでは露光量を多くして露光するようにすると、 実際の解光量として (へ) のような波形が得られる。 解 光量が(へ)のようになれば、露光レベルθで現像した ときに、ほぼ所定の線幅の図形パターンを形成すること が出来る。このように、本発明を実施すれば、近接効果 の影響を少なくして、所定の微細図形を形成することが 可能になる。

【0018】なお、本実施例においては、矩形断面だけ を持つ可変成形型の荷電粒子線描画装置だけを取り上げ たが、3角、L字形など任意の多角形の断面を持つ荷電 粒子線であっても、描画装置にはその形状を制御する数 値倡号が必ず含まれているので計算回路によってその断 面積を計算することが可能であり、本発明を容易に実施 することが出来る。可変成形のためのアパーチャとして 特定回路パターン形状のものを選択し、そのパターンを この変換回路32では、露光型の大きいところでは小さ 20 繰返し露光することのできる機能を持った描画装置であ っても、特定パターンの露光面積は予めわかっているの で、その面積をパラメータとして持ち、累積加算するよ うにすることで、やはり本発明を適用することが出来

> 【0019】また、点あるいは成形された断面を持つ粒 子線を試料面上で走査して露光する描画装置であって も、走査距離を区切って考えれば、それを等価な解光断 面積を計算することは可能であり、本発明を適用するこ とが出来る。ただし、この場合には、解光量の調整は解 光面積によって粒子線断面積を変更するか走査速度を変 更することになる。

[0020]

40

【発明の効果】本発明により、従来、大型計算機で数十 から数百時間以上必要とした近接効果補正のための図形 処理計算を省略することができる。図形処理の計算時間 の膨大さが、従来から高密度集積回路の製造の大きな障 **客になっていたので、本発明によって超LSIの製造が** 容易になる。また、本発明によれば、露光量の補正は微 小な矩形データ単位になるので近接効果施正の質も格段 に向上し、従来の手法に比べてその分だけ微細なパター ンの露光が可能になる。以上述べたことにより、超LS I製造にかかわる本発明の経済効果は極めて大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る荷電粒子線描画装置の全体構成 図。

【図2】本発明の近接効果補正を実現する付加回路の構 成図。

【図3】本発明の近接効果補正処理の効果を説明する説 明 図。

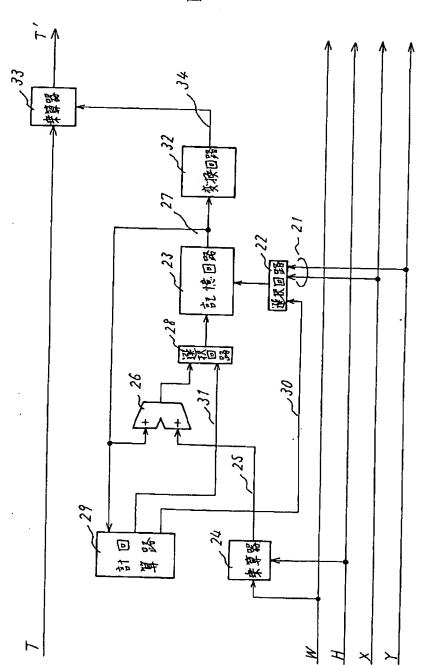
【符号の説明】

1 … 制御用計算機、 2 … 補助記憶装置、 3 … 描画パターンデータ、 4 … パッファーメモリ、 5 … 復元回路、 6 … 図形分解回路、 7 … 照射時間生成回路、 8 … 照射/非照射タイミング信号、 9 … DA変換器、 1 0 … アナログ偏向信号、 1 1 … DA変換器、 1 2 … 位置偏向用アナログ信号、 1 3 … 荷電粒子線の鏡体部、 (X, Y) … 矩形図形の位置座標、 (W, H) … 矩形図形の縦, 横寸法、 T

…荷館粒子を照射する時間、1 4 …近接効果補正回路、2 2 …選択回路、2 3 …記憶回路、2 4 …乗算器、2 5 …W×Hの値、2 6 …加算器、2 8 …選択回路、2 9 … 計算回路、3 0 …アドレス信号、3 2 …変換回路、3 4 …補正係数、3 3 …乗算器、T' …新しい照射時間データ。

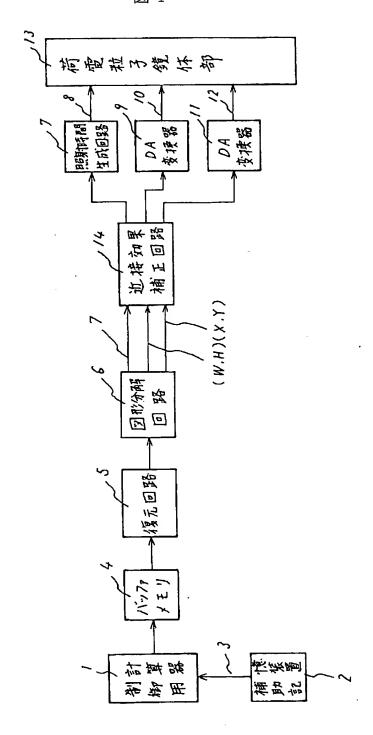
[図2]

図 2



[図1]

図 1



[図3]

